

2026 年 9 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「プレート位置合わせピン」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「プレート位置合わせピン」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

プレート位置合わせピン

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300569920/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻

2. 仕様変更箇所

変更内容	変更前	変更後
材質	S45C	S45C 相当

※材質変更ございますが、機能上の変更はございません。

3. 対象型番

材質	表面処理	TYPE
S45C	無電解ニッケルメッキ	CMPA
S45C	四三酸化鉄皮膜	BCMPA

4. 仕様変更時期

2026 年 11 月より順次切り替えいたします。

以上